

AFLAS® は、耐薬品性・耐プラズマ性に優れ、あらゆる半導体製造環境で利用が可能です。

AFLAS® provides outstanding resistance to Chemical Gas and Plasma.
It is applicable in various semiconductor manufacturing processes.

AFLAS® Grades

	加硫タイプ： Cure Type:	グレード名： Grade:	用途例： Characteristics and Applications:
NEW	パーオキサイド タイプ Peroxide Type	パーフルオロエラストマー Perfluoro Elastomer PFE1000	半導体用シール材 Semiconductor
NEW	パーオキサイド タイプ Peroxide Type	300S	チューブ類 Extrusion
		100H	高温耐荷重性シール材 High Strength
		100S	プレス成型用パッキン類 High Strength
	パーオキサイド タイプ Peroxide Type	150P	プレス成型用パッキン類 General
		150E	チューブ・電線被覆材 Lining / Extrusion
		200P	低温用シール材 General (Low Temp.)
	ポリオール タイプ Polyol Type	MZ	チューブ類 General (Low Temp.)
	電子線架橋 タイプ EB Cure Type	150CS	電線被覆材 Extrusion, Electric Wire Lag